

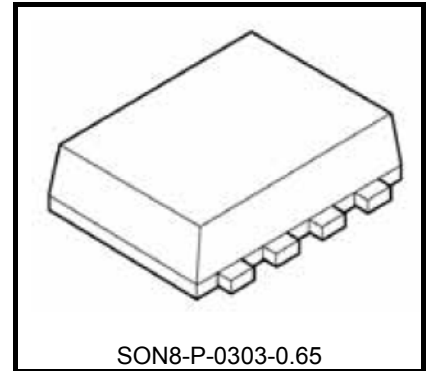
TPD7211F

ハーフブリッジパワーMOS FET ゲートドライバ

TPD7211F は BiCD プロセスによる、ハーフブリッジ出力のパワーMOS FET ゲートドライバです。

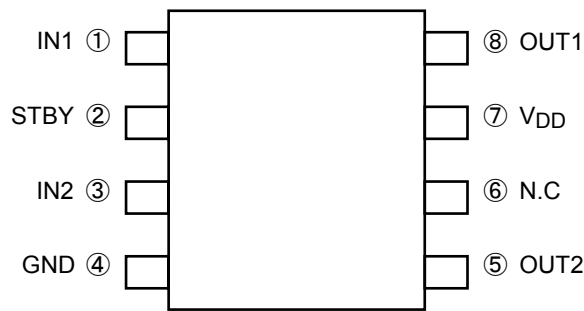
特長

- ハーフブリッジタイプのパワーMOS FET ゲートドライバです。
- ハイサイド P-ch タイプ、ローサイド N-ch タイプのパワーMOSFET 駆動用製品です。
- 外圍器は小型面実装タイプの PS-8 パッケージで、梱包形態はエンボステーピングです。



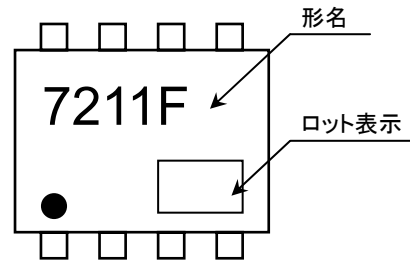
SON8-P-0303-0.65
質量: 0.017g (標準)

ピン接続



(TOP VIEW)

現品表示



・正面から見てマーク下ドット(●)が 1 番端子を示しています。

※週別ロット表示

3 桁算用数字で構成し、西暦年号の末尾 1 桁、および残りの 2 桁を製造週とする。



製造週コードその年の第一週を 01 とし、以降 52 または 53 まで
製造年コード(西暦の下一桁)

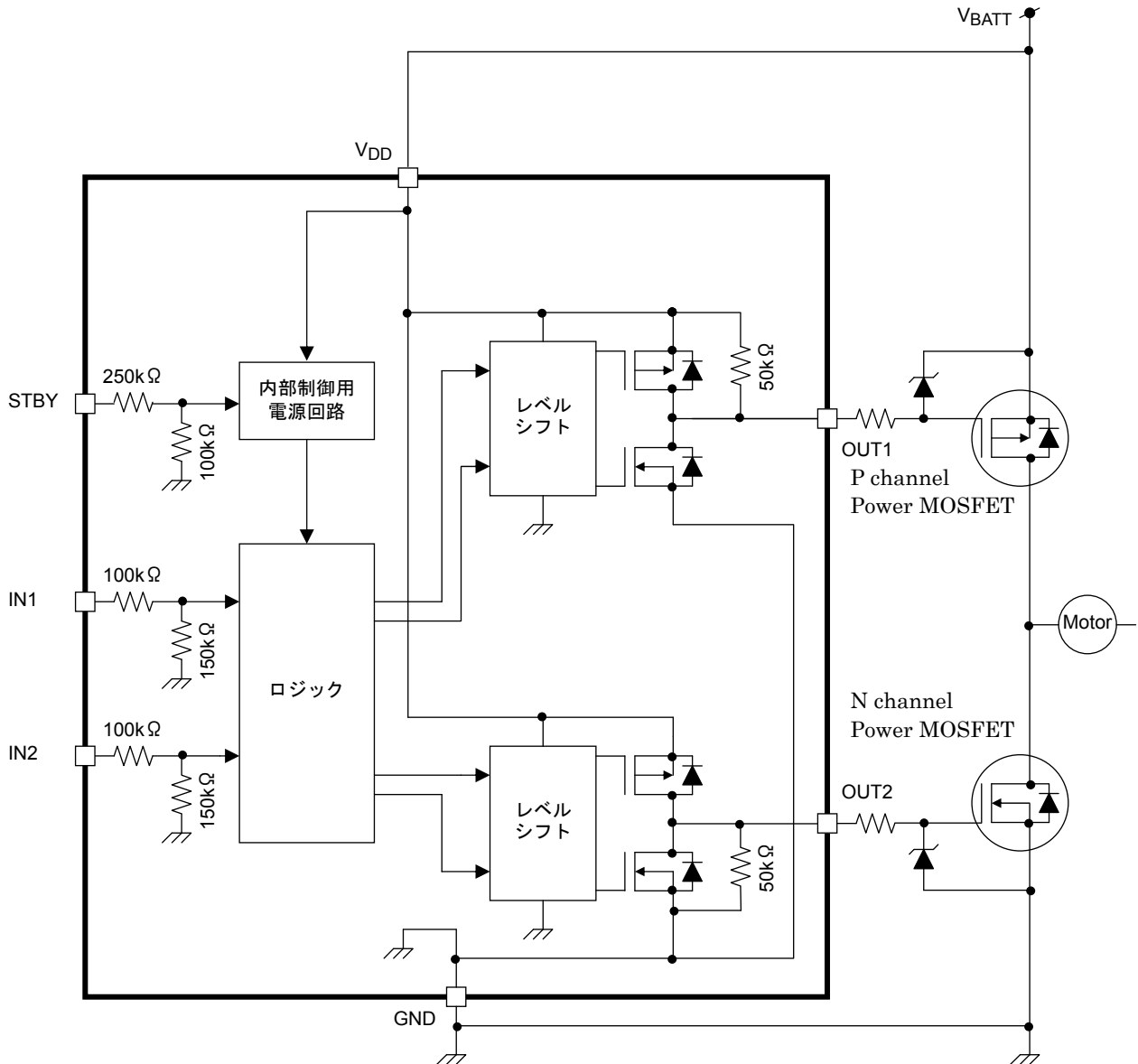
本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。

RoHS 指令とは、「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限(RoHS)に関する 2011 年 6 月 8 日付けの欧州議会および欧州理事会の指令(EU 指令 2011/65/EU)」のことです。

この製品は MOS 構造ですので取り扱いの際には静電気にご注意ください。

製品量産開始時期
2011-04

ブロック図 / 応用回路例



端子説明

端子番号	記号	端子の説明
①	IN1	ハイサイド出力 OUT1 制御用入力端子。プルダウン抵抗内蔵のため、端子がオープンとなっても OUT1 出力がオン(“L”)になることはありません。
②	STBY	スタンバイ端子。V _{STBY} =L 入力時は V _{DD} からの消費電流を 10 μ A 以下に抑えます。V _{STBY} =H でアクティブとなり、プリドライバ出力の制御が可能となります。また、プルダウン抵抗を内蔵しており、端子がオープンとなった場合は V _{STBY} =L 入力時と同じ動作となります。
③	IN2	ローサイド出力 OUT2 制御用入力端子。プルダウン抵抗内蔵のため、端子がオープンとなっても OUT2 出力がオン(“H”)になることはありません。
④	GND	接地端子。
⑤	OUT2	ローサイド N-ch パワーMOSFET 駆動用出力端子。プルダウン抵抗を内蔵。
⑥	N.C	未接続端子。(チップとは接続されていません。)
⑦	V _{DD}	電源端子。
⑧	OUT1	ハイサイド P-ch パワーMOSFET 駆動用出力端子。プルアップ抵抗を内蔵。

絶対最大定格($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子	定格	単位	備考
電源電圧	V_{DD}	V_{DD}	-0.3~35	V	+30Vを超える範囲は0.3s以内
入力電圧	V_{IN}	IN1, IN2	-0.3~6	V	-
	V_{STBY}	STBY	-0.3~35	V	+30Vを超える範囲は0.3s以内
出力電圧	V_{OUT}	OUT1, OUT2	-0.3~ $V_{DD}+0.3$	V	絶対電圧は35V以下。+30Vを超える範囲は0.3s以内
出力電流	I_{OUT}	OUT1, OUT2	± 500	mA	-
許容損失 (注1)	$P_D(1)$	-	0.7	W	下図(注1a)参照
	$P_D(2)$	-	0.35	W	下図(注1b)参照
動作温度	T_{opr}	-	-40~125	$^\circ\text{C}$	-
ジャンクション温度	T_j	-	150	$^\circ\text{C}$	-
保存温度	T_{stg}	-	-40~150	$^\circ\text{C}$	-

注： 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

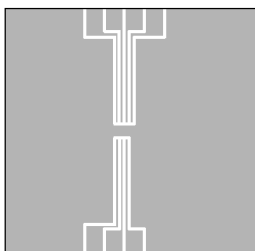
弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

熱抵抗特性

項目	記号	定格	単位
ジャンクション・外気間熱抵抗	$R_{th(j-a)}$	178.6 (注1a)	$^\circ\text{C} / \text{W}$
		357.2 (注1b)	

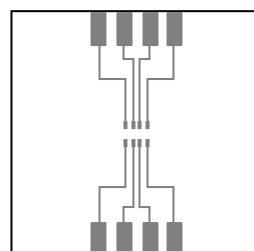
注1:

(a)ガラスエポキシ基板



ガラスエポキシ基板
材質：FR-4
25.4mm × 25.4mm × 0.8mm

(b)ガラスエポキシ基板



ガラスエポキシ基板
材質：FR-4
25.4mm × 25.4mm × 0.8mm

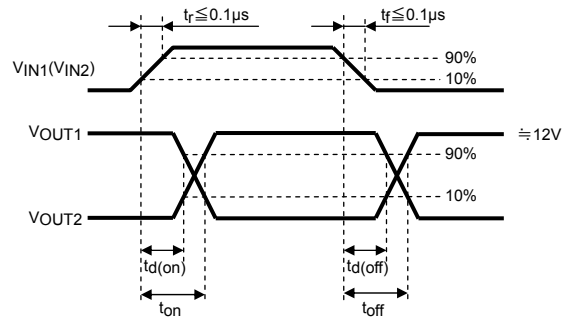
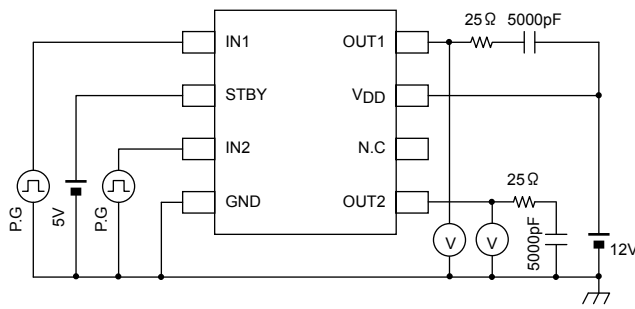
電气的特性 (特に指定のない場合は、 $T_j = -40 \sim 125 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 5 \sim 18 \text{ V}$, $V_{STBY} = 5 \text{ V}$)

項目	記号	端子	測定条件	最小	標準	最大	単位
動作電源電圧範囲	$V_{DD(opr)}$	V_{DD}	-	5	12	18	V
消費電流	I_{DD1}	V_{DD}	$V_{STBY}=0\text{V}$, $V_{DD}=12\text{V}$, 出力端子オープン	-	-	10	μA
	I_{DD2}	V_{DD}	$V_{STBY}=5\text{V}$, $V_{DD}=12\text{V}$, $V_{IN1,2}=0\text{V}$, 出力端子オープン	-	-	3	mA
ハイレベル入力電圧	V_{IH1}	IN1,IN2	-	3.5	-	-	V
	V_{IH2}	STBY		3.5	-	-	V
ローレベル入力電圧	V_{IL1}	IN1,IN2		-	-	1.5	V
	V_{IL2}	STBY		-	-	0.8	V
ハイレベル入力電流	I_{IH1}	IN1,IN2	$V_{IN1,2}=5\text{V}$, 1入力あたり	-	20	50	μA
	I_{IH2}	STBY	$V_{STBY}=5\text{V}$	-	15	50	μA
ローレベル入力電流	I_{IL1}	IN1,IN2	$V_{IN1,2}=0\text{V}$, 1入力あたり	-0.2	-	+0.2	μA
	I_{IL2}	STBY	$V_{STBY}=0\text{V}$	-0.2	-	+0.2	μA
ハイサイド(OUT1) ハイレベル出力電圧	V_{O1H}	OUT1	$V_{IN1}=0\text{V}$, $I_O=-10\text{mA}$	V_{DD} -0.2	-	-	V
ハイサイド(OUT1) ローレベル出力電圧	V_{O1L}	OUT1	$V_{IN1}=5\text{V}$, $I_O=+10\text{mA}$	-	-	0.2	V
ローサイド(OUT2) ハイレベル出力電圧	V_{O2H}	OUT2	$V_{IN2}=5\text{V}$, $I_O=-10\text{mA}$	V_{DD} -0.2	-	-	V
ローサイド(OUT2) ローレベル出力電圧	V_{O2L}	OUT2	$V_{IN2}=0\text{V}$, $I_O=+10\text{mA}$	-	-	0.2	V
ブリドライバオン抵抗	$R_{DS(ON)[SOURCE]}$	OUT1, OUT2	$T_j=25^\circ\text{C}$, $I_O=-250\text{mA}$	-	4	8	Ω
	$R_{DS(ON)[SINK]}$	OUT1, OUT2	$T_j=25^\circ\text{C}$, $I_O=+250\text{mA}$	-	3	6	
スイッチング時間	$t_{d(on)1}$	OUT1	$V_{DD}=12\text{V}$, $R_O=25\Omega$, $C_O=5000\text{pF}$	-	0.25	1	μs
	t_{ON1}			-	0.5	2	
	$t_{d(off)1}$			-	0.25	1	
	t_{OFF1}			-	0.5	2	
	$t_{d(on)2}$	OUT2		-	0.25	1	
	t_{ON2}			-	0.5	2	
	$t_{d(off)2}$			-	0.25	1	
	t_{OFF2}			-	0.5	2	
デッドタイム	t_{dead1}	OUT1, OUT2	$t_{d(off)1}-t_{d(on)2}$, $t_{d(off)2}-t_{d(on)1}$	-	-	1	μs
	t_{dead2}	OUT1, OUT2	$t_{d(off)1}-t_{d(on)1}$, $t_{d(off)2}-t_{d(on)2}$	-	-	1	

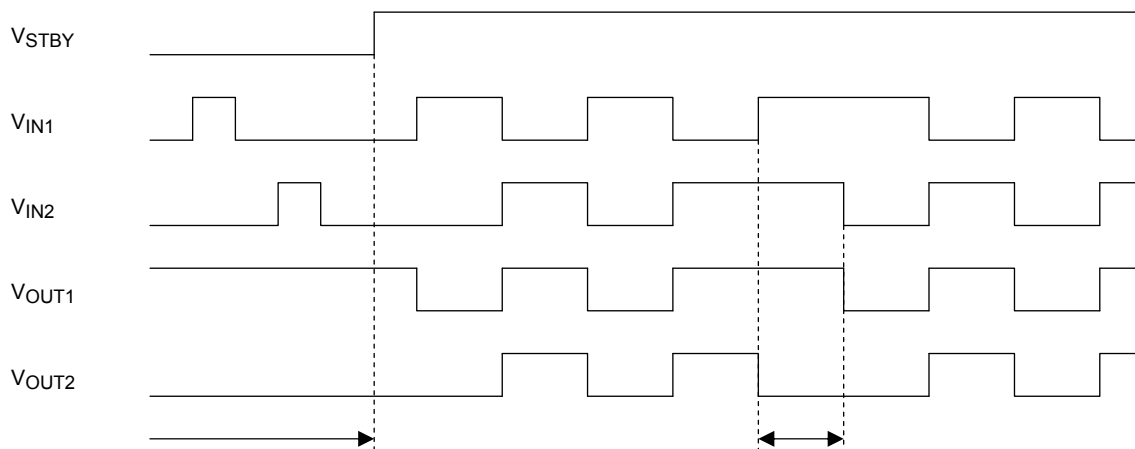
※外付けパワー-MOSFETの上下短絡防止用デッドタイム回路は内蔵していませんので外部で調整してください。

※標準値は $T_j=25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD}=12\text{V}$ 条件の値となります。

スイッチング時間測定回路



タイミングチャート

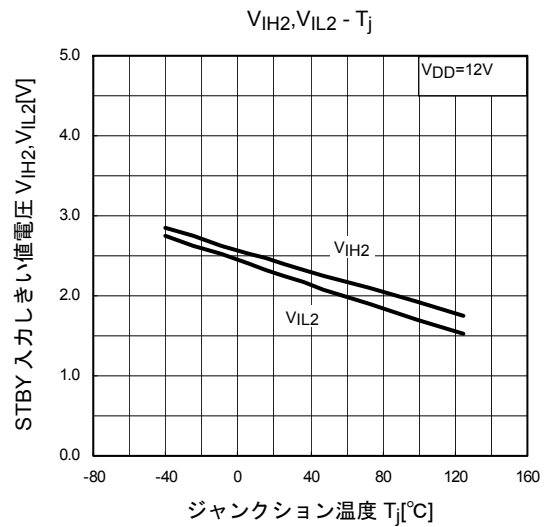
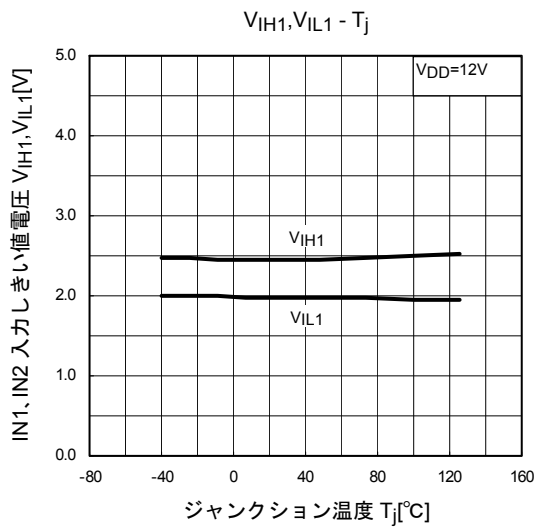
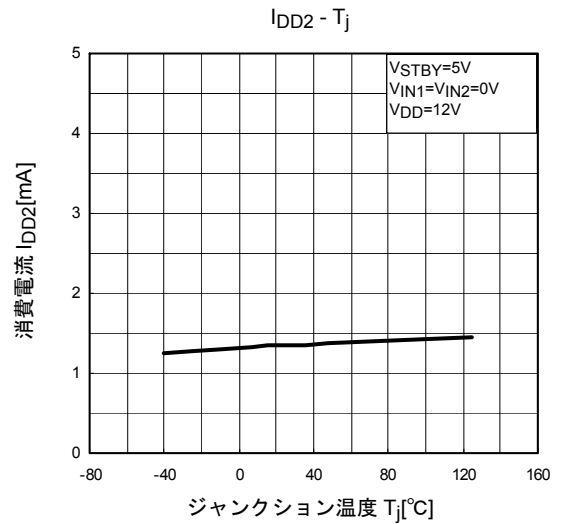
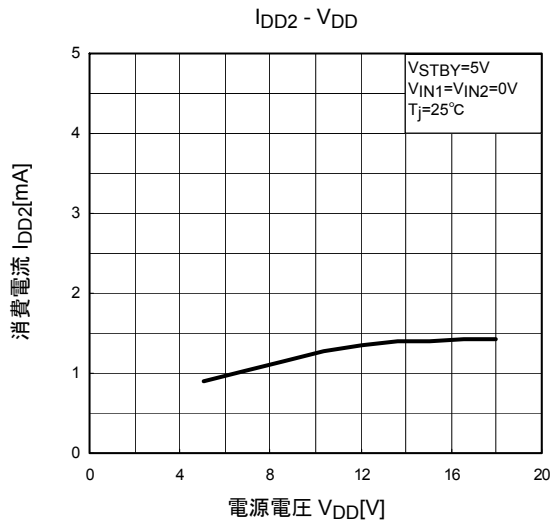
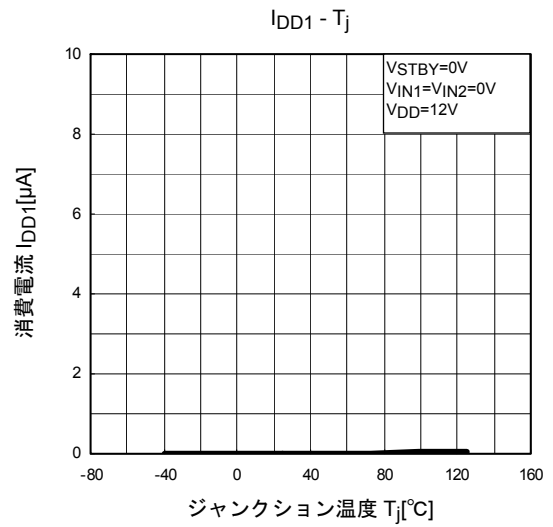
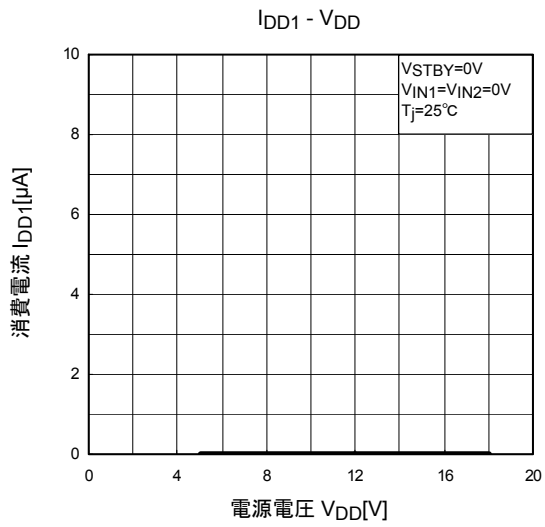


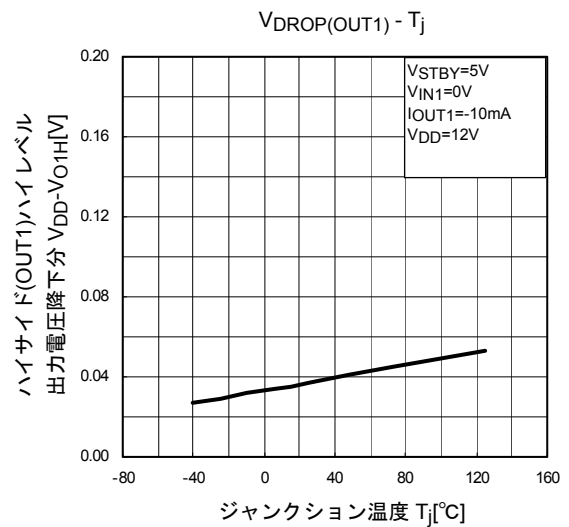
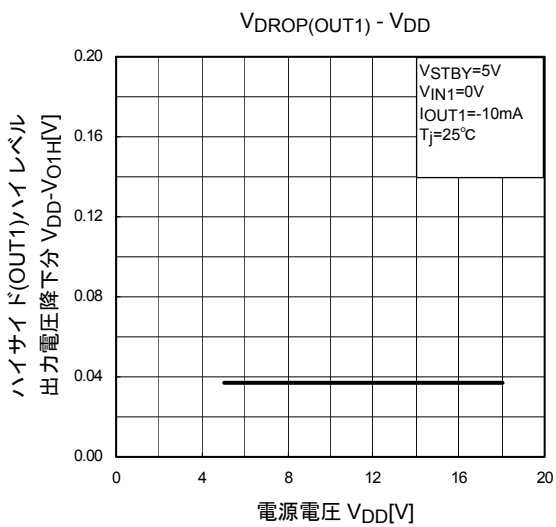
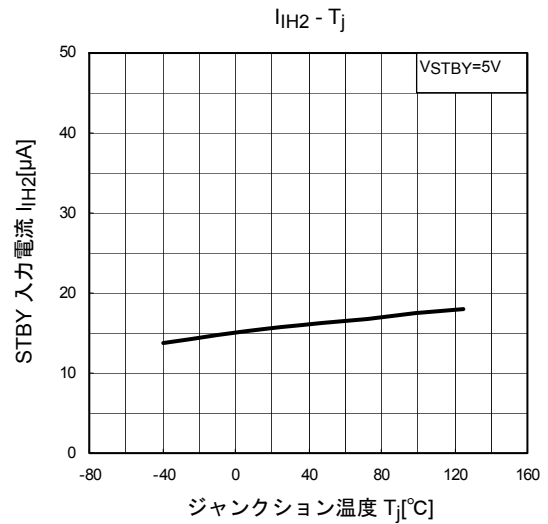
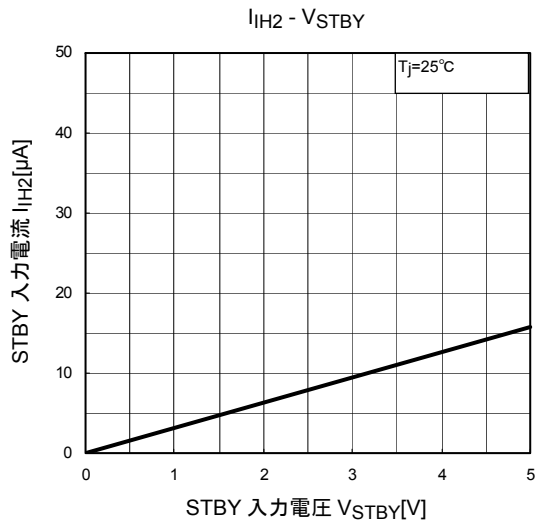
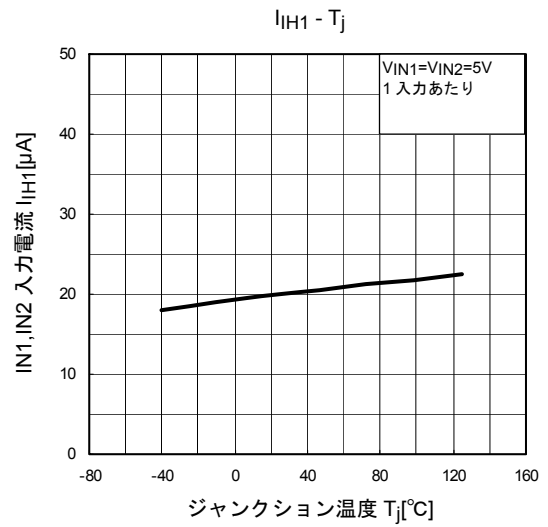
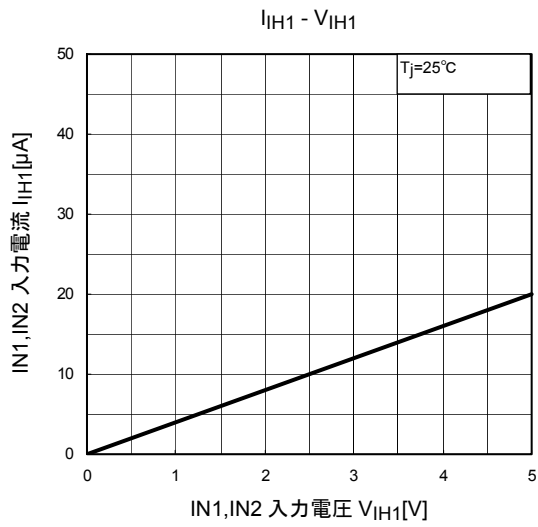
V_{STBY}=L 時は入力に関わらず
プリドライバのシンク・ソース
側出力 DMOS は全てオフ

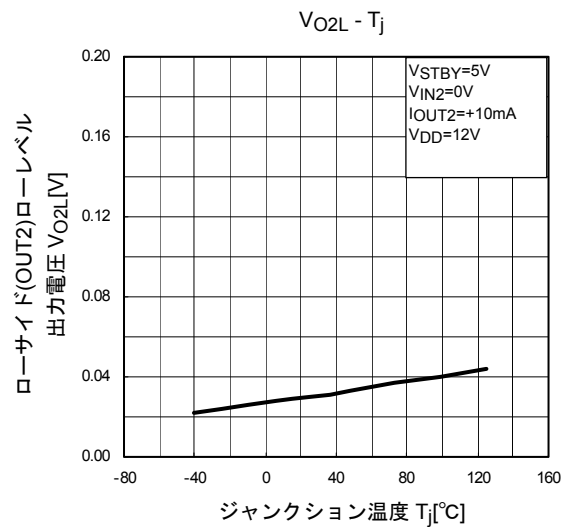
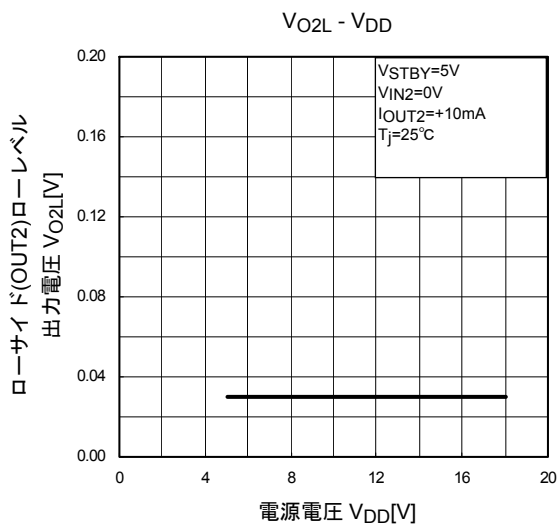
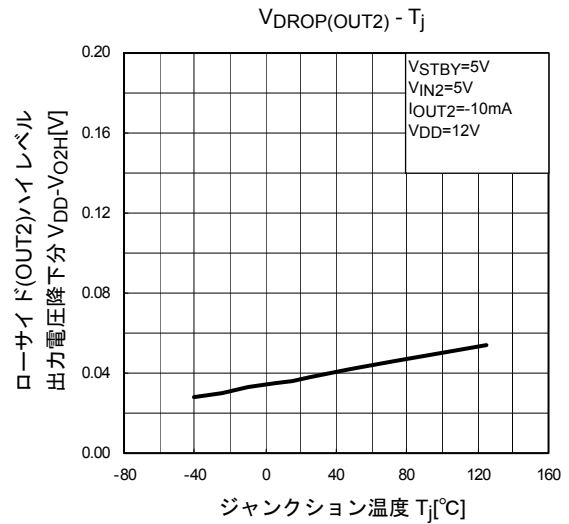
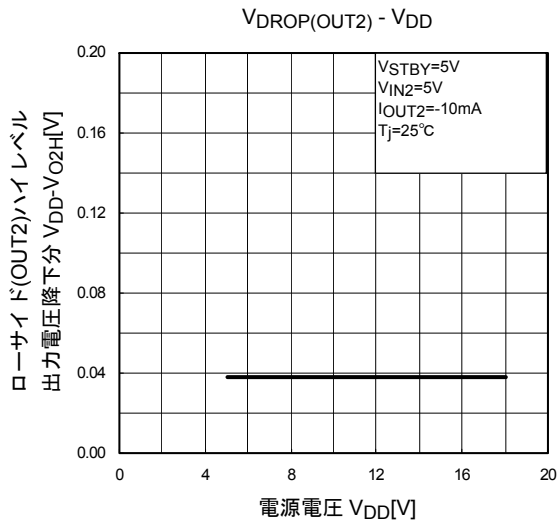
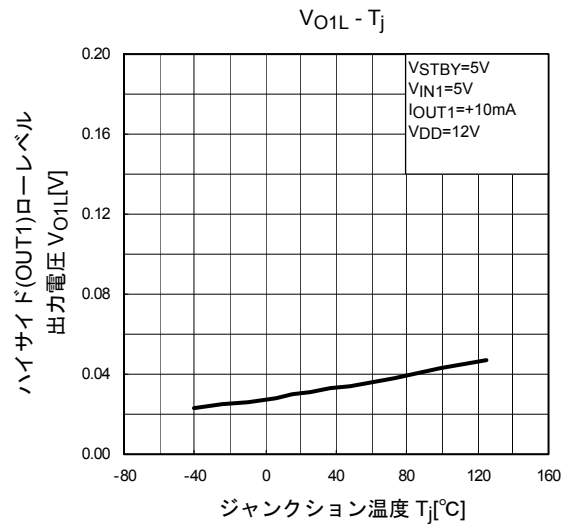
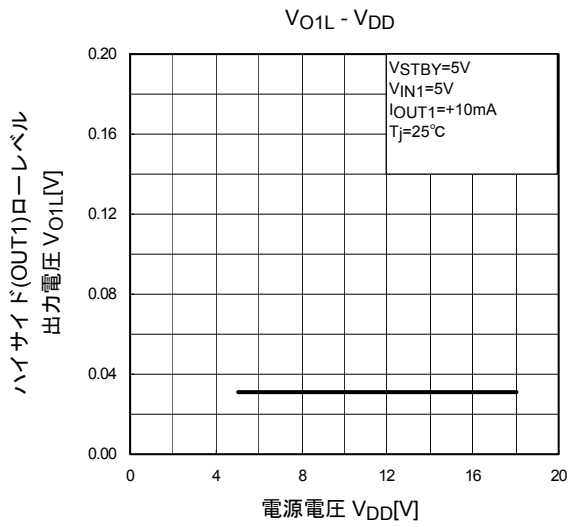
外付けパワーMOSFET の上下短絡モードの
入力(V_{IN1}=V_{IN2}=H)の場合には禁止モード
とし V_{OUT1}=H、V_{OUT2}=L (外付けパワー
MOSFET はオフ) とする。

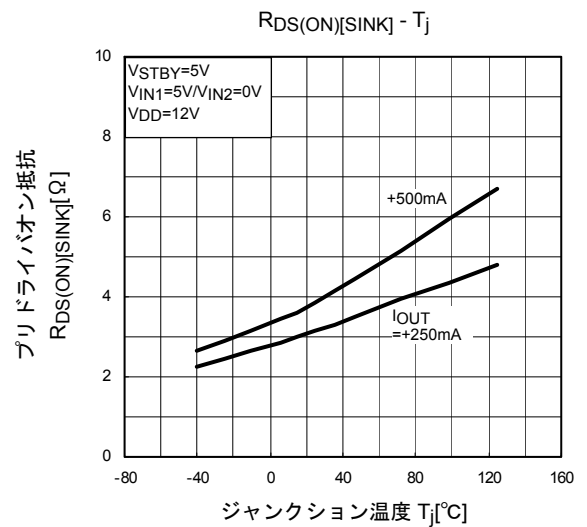
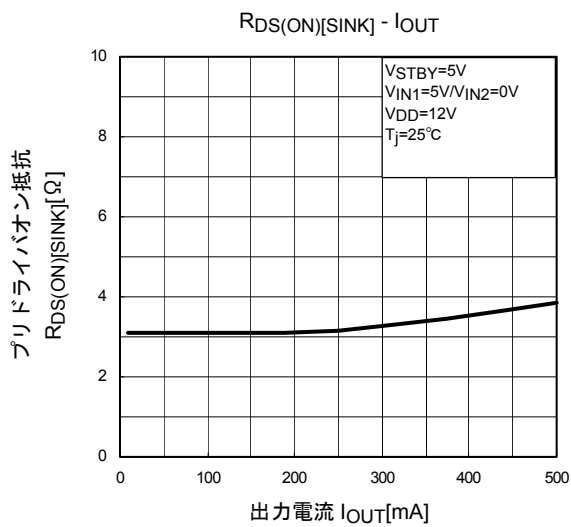
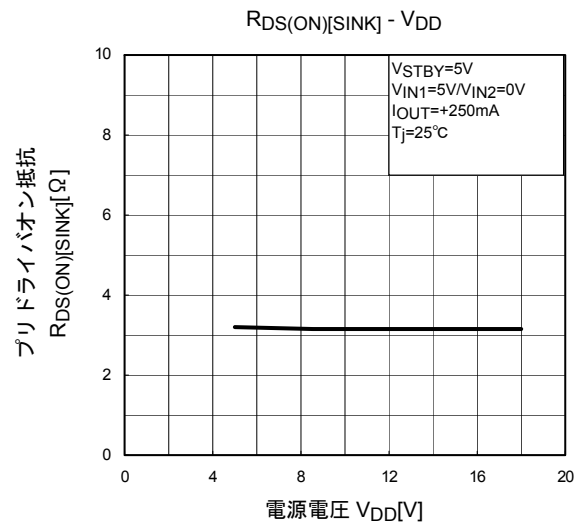
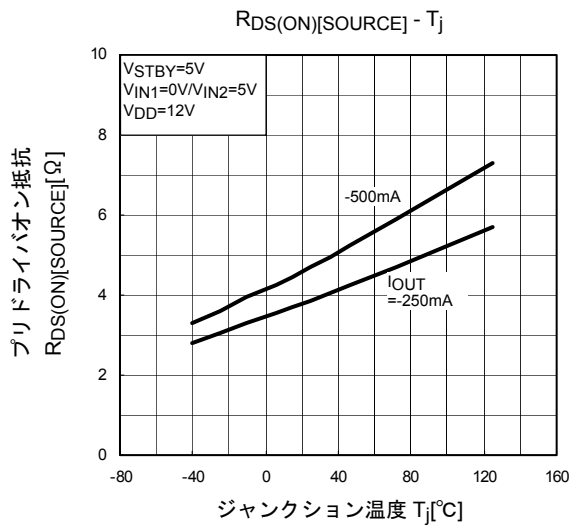
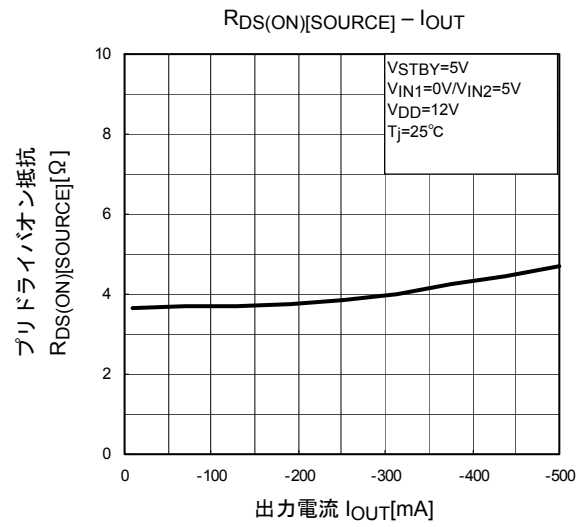
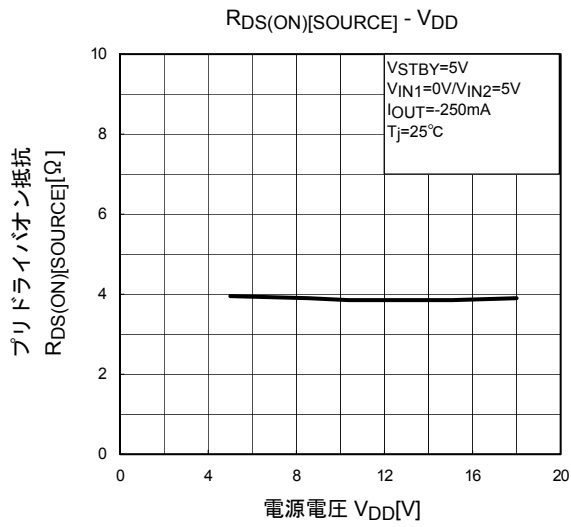
真理値表

STBY 入力信号	IN1 入力信号	IN2 入力信号	V _{OUT1}	V _{OUT2}	備考
L	L	L	H	L	スタンバイモード (プリドライバ部出力 MOS は全てオフ)
L	H	L	H	L	
L	L	H	H	L	
L	H	H	H	L	OUT1、OUT2 接続外付けパワーMOSFET オフ
H	L	L	H	L	OUT1 接続外付けパワーMOSFET(P-ch)オンモード
H	H	L	L	L	OUT2 接続外付けパワーMOSFET(N-ch)オンモード
H	L	H	H	H	OUT2 接続外付けパワーMOSFET(N-ch)オンモード
H	H	H	H	L	上下短絡入力モード

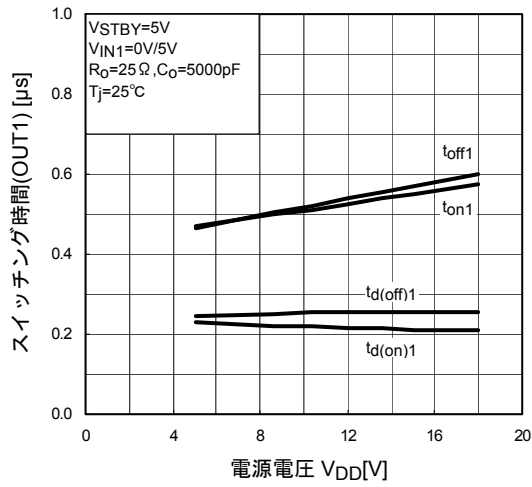




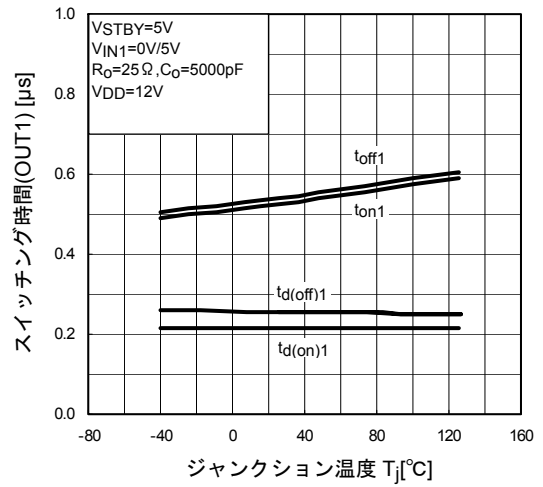




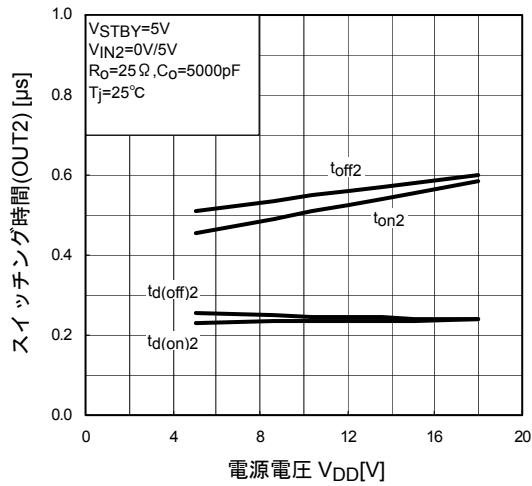
スイッチング時間(OUT1) - V_{DD}



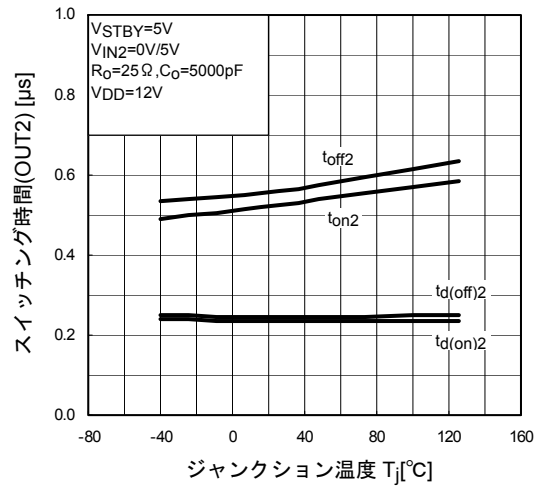
スイッチング時間(OUT1) - T_j



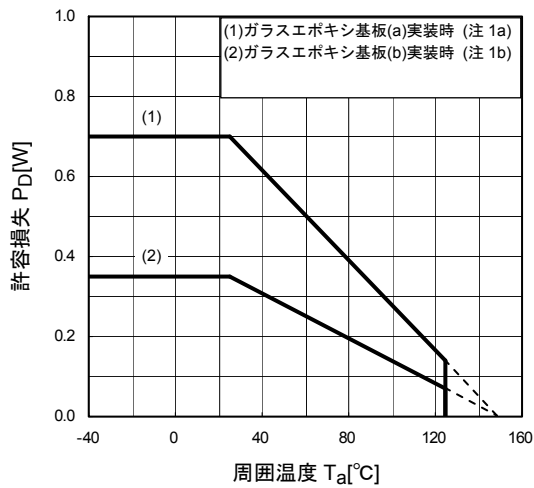
スイッチング時間(OUT2) - V_{DD}



スイッチング時間(OUT2) - T_j



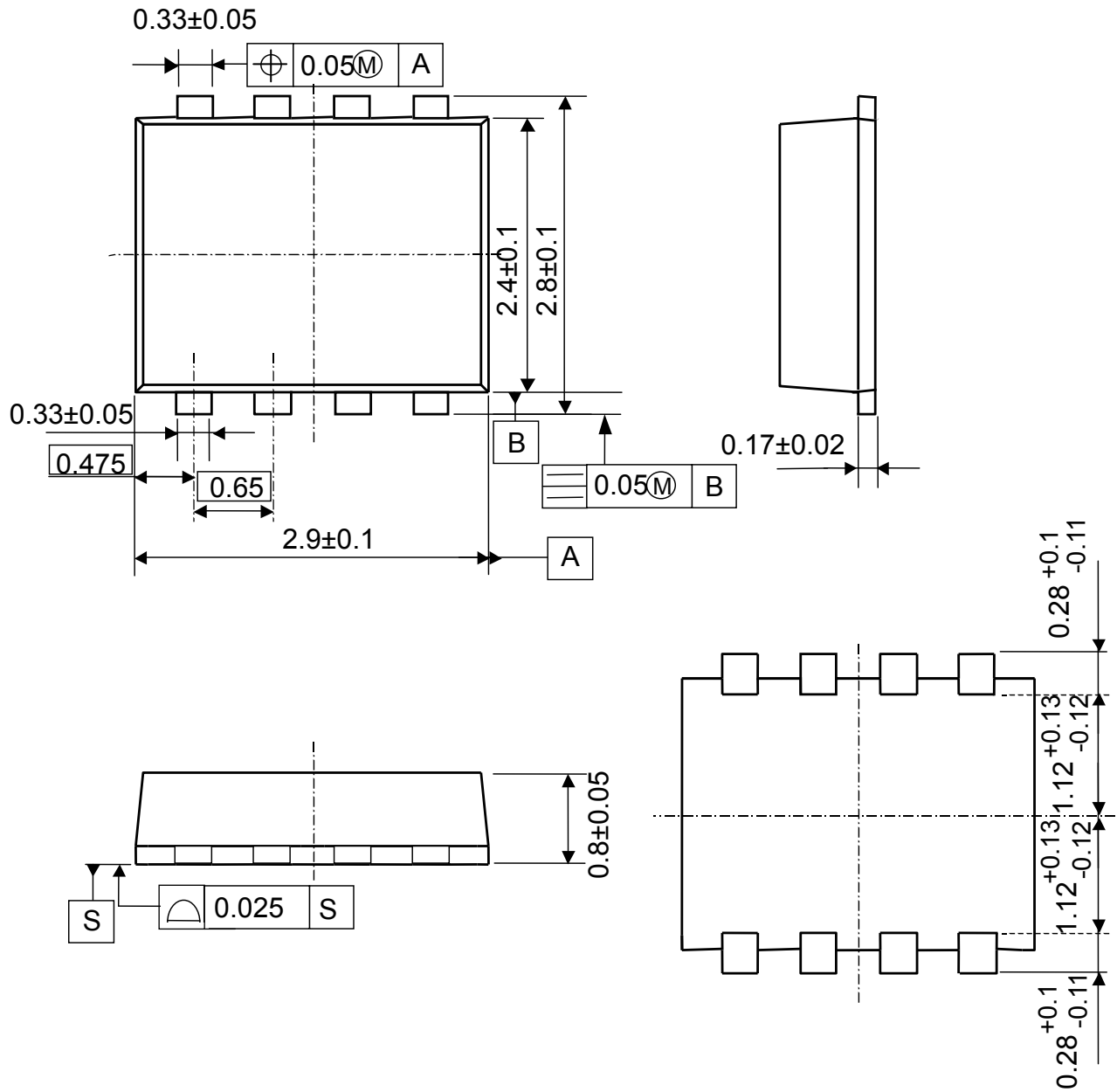
$P_D - T_a$



外形図

SON8-P-0303-0.65

単位:mm



質量:0.017g(標準)

製品取り扱い上のお願ひ

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いいたします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。